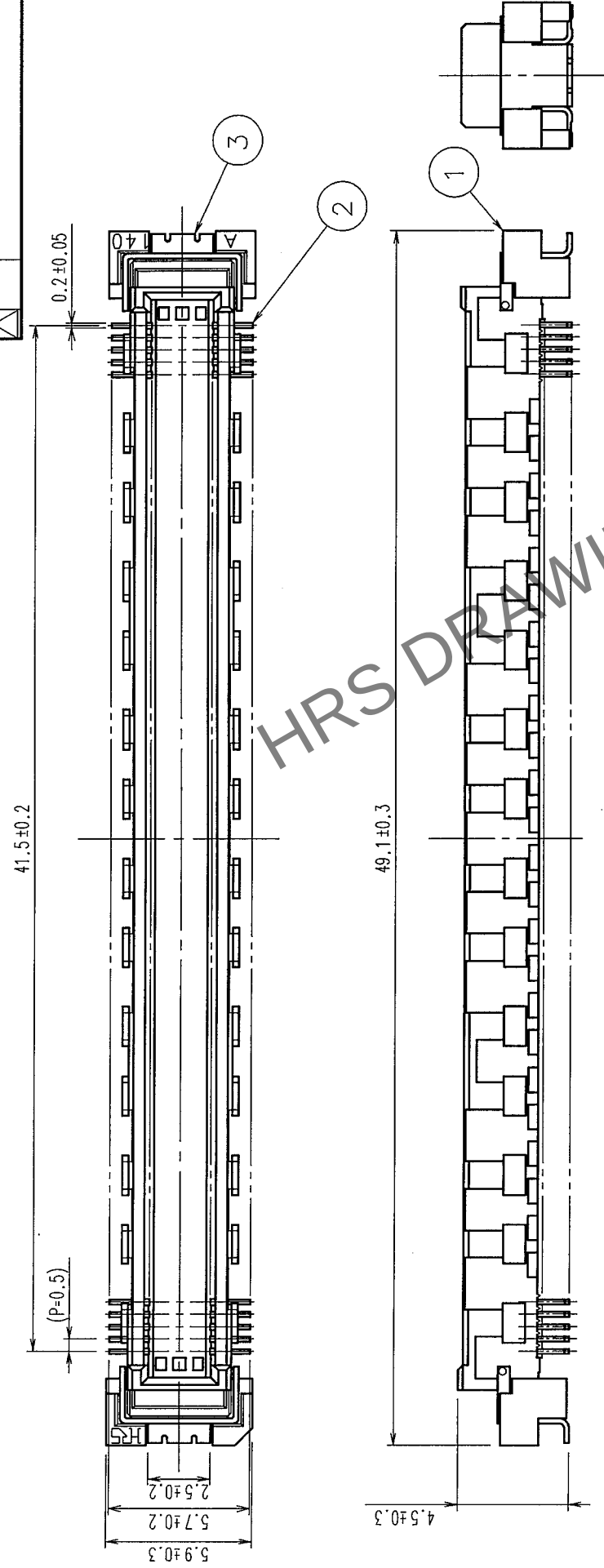
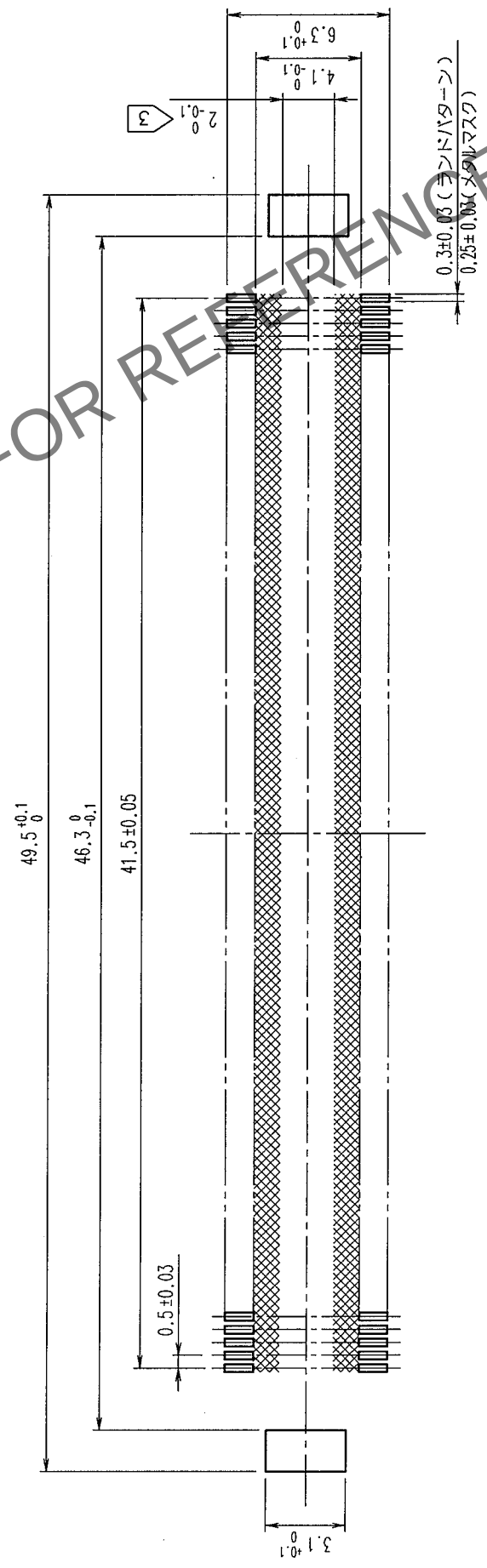


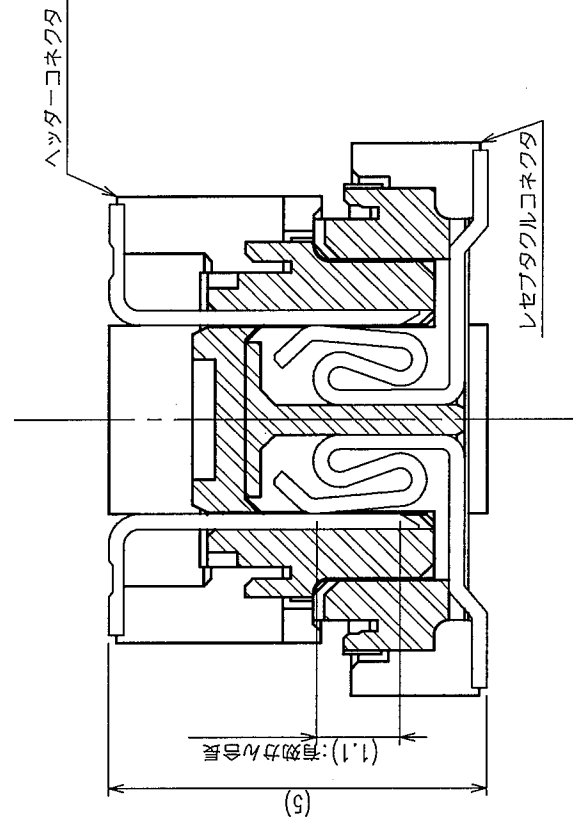
訂正の回数 COUNT	訂正の事由 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当検図 BY CHKD	年月日 DATE	訂正の事由 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当検図 BY CHKD	年月日 DATE
△			・ ・			・ ・
△			・ ・			・ ・
△			・ ・			・ ・



図表 1-1 パート 1 の数値



かん合断面図(10:1)



3	りん青銅	純すずめっき
		接触部：金めっき 0.1μm min
2	りん黄銅	黄銅部：純すずめっき 1μm min
		下地：ニッケルめっき 1μm min

1	LCP樹脂	ベージュ	UL94V-0
---	-------	------	---------

備考	REMARKS	材	實	處	理	備	考
		製圖 DRAWN	擔當 DESIGNED	校閱 CHECKED	承認 APPROVED	出圖 RELEASED	
		HIF 05.01.19 土井	HIF 05.01.19 土井	HIF 05.1.20 大川	HIF 05.1.20 大川		

旧製品コード CODE NO. (OLD)	 図番 DRAWING NO. ADC3-151975-25	製品名 PART NO. FX10B-168P-SV1(71)	
		製品コード CODE NO. CL570-0154-6-71	
	尺度 SCALE 4 : 1	 ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.	
	単位 UNITS mm	1/1	

注 1 本製品のSMTリードの平坦度は0.1以下です。

2 本製品には基板実装上の極性はありません。

3  SMTランド内側の  の範囲は、コネクタ端子と接触することがありますので、SMTランド幅からパターンが出ないようにしてください。

4 () 内寸法は、参考値を示します。